

The 75<sup>th</sup> IIW Annual Assembly and International Conference

第 75 回 IIW2022 年次大会・国際会議

# スポンサー募集要項

2021 年 10 月 26 日

申込締切日：~~2022 年 3 月 31 日(木)~~

**2022 年 4 月 28 日(木)**

IIW2022 年次大会・国際会議組織委員会

1. 会議の名称

和文名：第 75 回 IIW2022 年次大会・国際会議

英文名：The 75th IIW Annual Assembly and International Conference

2. 主催

日本溶接会議(一般社団法人溶接学会、一般社団法人日本溶接協会)

3. 特別協力

公益財団法人東京観光財団

4. 後援(予定)

関係各省庁

5. 開催期間

2022 年 7 月 17 日(日)～7 月 22 日(金) 6 日間

6. 開催場所

グランドニッコー東京 台場

7. IIW2022 年次大会・国際会議プログラム

会議プログラムは以下の溶接・接合国際会議(IC)と技術委員会(WU)で構成されます

➤ 溶接・接合国際会議

テーマ：「カーボンニュートラル実現と持続可能な発展を支える溶接・接合技術の革新」

Innovative Welding and Joining Technologies to achieve Carbon Neutrality and promote Sustainable Development

➤ 技術委員会

全 18 技術委員会と認証委員会がそれぞれの議題で国際会議を構成されます

C-I (AM、表面改質、熱切断)、C-II (アーク溶接、溶接材料)、C-III (抵抗溶接、固相接合)、C-IV (高エネルギー密度接合、切断)、C-V (非破壊検査、品質保証)、C-VI (溶接用語)、C-VII (マイクロ、ナノ接合)、C-VIII (安全衛生、環境)、C-IX (溶接冶金)、C-X (溶接力学)、C-XI (圧力容器)、C-XII (アーク溶接プロセス)、C-XIII (溶接構造の疲労)、C-XIV (教育、訓練)、C-XV (溶接構造設計)、C-XVI (接着)、C-XVII (ろう付け、はんだ)、C-XVIII (溶接工程品質管理)

8. 関連イベント

2022 国際ウエルディングショー：2022 年 7 月 13 日(水)～7 月 16 日(土)

特設コーナーにて IIW2022 とカーボンニュートラルを同一テーマにコラボ展示

9. 大会の母体機関

IIW(国際溶接学会) : International Institute of Welding

10. スポンサー募集のお願い

本会議は 18 年ぶりに日本で開催する溶接・接合に関する世界一の規模を誇る国際会議となります。日本の溶接界ひいては産業界の発展を目的としてカーボンニュートラルをテーマに学術界のみならず広く産業界の皆様にご集っていただける魅力的な企画としました。基調講演も各産業界の国内外第一人者の講演を多数計画しており、1000 人以上の参加を見込む本会議は多方面から広く注目されるものと期待しております。本会議の趣旨とその発信力をご理解くださり、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

# IIW2022 スポンサー募集のご案内

2021年7月01日

日本溶接会議

IIW2022では、本会議に関連する企業様からスポンサー募集をしております。本会議の主旨をご理解の上、何卒ご協力賜りますようお願い申し上げます。

会議名称：IIW2022 年次大会 (The 75th IIW Annual Assembly and International Conference)

開催期間：2022年7月17日(日)～7月22日(金)

テーマ：「カーボンニュートラル実現と持続可能な発展を支える溶接・接合技術の革新」  
Innovative Welding and Joining Technologies to achieve Carbon Neutral and promote Sustainable Development

開催場所：グランドニッコー東京 台場

主催：国際溶接学会

参加見込人数：1,000名(約50カ国から参加、国内300名、海外700名)

## ＜パッケージスポンサー＞

PLATINA / GOLD / SILVER / BRONZE の4種類のパッケージスポンサー、および個別プランのアイテムスポンサーを募集いたします。パッケージスポンサー特典については下記ご参照ください。全てのスポンサーの企業名とロゴは公式ウェブサイトおよびFinal Program、会場内看板に掲載いたします。注)表紙まわりの4ページのうち、表4(裏表紙)のウラ面を表3といたします。そのまま裏表紙裏(うらびょうしうら)と呼ぶこともあります。本を開く際に先頭にあたる部分を表1(おもて表紙)、反対側を表4(裏表紙)と呼びます。

(税込表示)

	パッケージ区分	PLATINA	GOLD	SILVER	BRONZE
		¥2,200,000	¥1,100,000	¥550,000	¥220,000
1	公式ウェブサイトへのロゴ掲載	IIW2022 公式ウェブサイトにご社ロゴマークを掲載し、貴社ウェブサイトへのリンクをします。PLATINA、GOLD、SILVER、BRONZEの順に、スポンサーランクによって目立たせ方を変えて掲載いたします。			
2	公式ウェブサイトへの記事広告掲載	150 words 以内	100 words 以内	80 words 以内	50 words 以内
3	Final Program への広告掲載	後付、表4、表3、表2のいずれか※	後付	後付	—
4	コンgresバッグへのチラシ封入(A4サイズ以内)	1種	1種	1種	—
5	グランドニッコー東京内の展示コーナーへの出展(1小間2m×2m)	2小間	1小間	—	—
6	無料会議参加者	3名	2名	1名	—
7	コンgresバッグへのロゴ掲出	○	—	—	—
8	ネックストラップへのロゴ掲載	○	—	—	—

※希望箇所が重複した場合は抽選とさせていただきます。

- ・お申込書ご提出の際に、貴社のロゴデータ(JPEG、aiまたはepsフォーマット)をお送りください。
- ・ロゴ掲載位置や大きさは主催者に一任ください。
- ・パッケージ特典の一部を貴社の意思で行わない場合も、返金・減額は行いませんのでご了承ください。

## 1. ロゴ掲載（公式ウェブサイト）

対象：全パッケージスポンサー

公式ウェブサイト内に貴社ロゴを掲載いたします。

URL <https://www.iiw2022.com>

掲載方法 IIW2022 公式ウェブサイトに貴社ロゴマークを掲載し、  
貴社ウェブサイトへのリンクをします。  
PLATINA、GOLD、SILVER、BRONZE のスポンサーランクによって  
目立たせ方を変えて掲載いたします。  
同一パッケージ内の掲載位置につきましては、主催者に一任ください。

## 2. 記事広告掲載（公式ウェブサイト）

対象：全パッケージスポンサー

Final Program と公式ウェブサイト内に記事広告を掲載いたします。

URL <https://www.iiw2022.com>

掲載方法 それぞれの文字制限内にて掲載いたします。  
同一パッケージ内の掲載位置につきましては、主催者に一任ください。

## 3. Final Program への広告掲載

対象：PLATINA / GOLD / SILVER スポンサー

Final Program へ広告を掲載いたします。

掲載方法 それぞれの指定箇所に掲載いたします。  
同一パッケージ内の掲載位置につきましては、主催者に一任ください。

### ◆Final Program について

媒体：IIW2022 Final Program（全参加者へ配布）

発行部数：1,000 部（A4 サイズ 左右 180 mm×天地 267 mm） ※仕様は変更することがあります。

発行日：2022年7月17日（会議当日）

\*会期後に Final Program を 1 部送付いたします。

広告原稿：お申込み受理後、完全版下データを＜申込み先＞事務局宛にお送りください。

## 4. コングレスバッグへのチラシ封入

対象：PLATINA / GOLD / SILVER スポンサー

参加者に配布するコングレスバッグの中に、貴社チラシ(A4 サイズ以内)を封入できます。  
送付先や詳細は追ってお知らせいたします。

## 5. IIW2022 併設展示会への出展

(展示会会期(予定)：7月17日～20日 ※搬入日:7月16日、即日撤去)

会場：グランドニッコー東京 台場 B1F ホワイエ

対象：PLATINA スポンサー（2 小間） GOLD スポンサー(1 小間)

基本ブースを提供いたします。出展の有無については、申込み時にお知らせください。

＜1小間に含まれるもの（予定）＞

バックパネル (W1980 x D1980 x H2400 システムパネル) x 1

社名版 (W900 x H200) x 1、インフォメーションカウンター x 1

展示台 (W1800 x D600 x H700 白布付) x 1

スポットライト x 2灯、椅子 x 2脚、出展者バッジ x 2枚

## 6. 無料会議参加者

対象：PLATINA / GOLD / SILVER スポンサー

本会議へスポンサーに応じた人数がご参加いただけます。

## 7. コングレスバッグへロゴ掲載

対象：PLATINA スポンサー

参加者へ配布するコングレスバッグに貴社ロゴを掲載いたします。

製作数：1,000 個（予定）

備考：コングレスバッグの形状及びロゴのサイズ、配置等は主催者に一任ください。

## 8. ネックストラップへロゴ掲載

対象：PLATINA スポンサー

参加者へ配布するネックストラップに貴社ロゴを掲載いたします。

製作数：1,000部（予定）

備考：ネックストラップの形状及びロゴのサイズ、配置等は主催者に一任ください。

イメージ



会議名とともに、貴社ロゴを掲載

## <アイテムスポンサー>

以下8点について個別アイテムのスポンサーを募集いたします。パッケージスポンサーと合わせてのお申込も可能ですので、是非ご検討くださいますよう、お願い申し上げます。

全てのスポンサーの企業名とロゴは公式ウェブサイトおよびFinal Program、会場内看板に掲載いたします。

(税込表示)

	アイテム	募集数	金額
1	ウェルカムレセプション	1	¥1,100,000
2	ガラ・バンケット	1	¥1,650,000
3	インターバル PR 映像	1	¥770,000
4	チラシ封入 (A4 サイズ以内・1 枚)		¥110,000
5	Final Program への広告 (後付・A4 カラー)		¥220,000
6	Final Program への広告 (後付・A4 モノクロ)		¥165,000
7	コーヒーブレイク	1	¥550,000
8	展示会出展		¥330,000

### 1. ウェルカムレセプション

(開催日：7月17日(日))

会場：グランドニッコー東京 台場

金額：¥1,100,000 (税込)

特典：Final Program 及び公式ウェブサイトへロゴ掲載

ウェルカムレセプション会場にて自社パンフレットの展示・配布 (1部)

ウェルカムレセプションでの開会あいさつ

ウェルカムレセプション招待状へロゴ掲載

ウェルカムレセプションへの招待 (4名まで)

### 2. ガラ・バンケット

(開催日：7月20日(水))

会場：グランドニッコー東京 台場

金額：¥1,650,000 (税込)

特典：Final Program 及び公式ウェブサイトへロゴ掲載

ガラ・バンケット会場にて自社パンフレットの展示・配布 (1部)

ガラ・バンケットでの開会あいさつ

ガラ・バンケット招待状へロゴ掲載

ガラ・バンケットへの招待 (4名まで)

### 3. インターバル PR 映像

金 額：¥770,000 (税込)

特 典：Final Program 及び公式ウェブサイトへロゴ掲載  
各会場内スクリーンセーバーに社名とロゴを投影

### 4. コングレスバッグへのチラシ封入

金 額：¥110,000 (1種あたり・税込)

参加者に配布するコンgresバッグの中に、貴社チラシ (A4 サイズ以内・1 枚) を封入できます。  
送付先や詳細は追ってお知らせいたします。

### 5. Final Program への広告掲載 (後付 1 頁/カラー)

金 額：¥220,000 (税込)

募集社数：制限なし

サイズ：A4 サイズ (左右 180 mm×天地 267 mm)

### 6. Final Program への広告掲載 (後付 1 頁/モノクロ)

金 額：¥165,000 (税込)

募集社数：制限なし

サイズ：A4 サイズ (左右 180 mm×天地 267 mm)

### 7. コーヒーブレイク

会 場：グランドニッコー東京 台場

金 額：¥550,000 (税込)

特 典：Final Program 及び公式ウェブサイトへロゴ掲載  
コーヒーブレイク会場内にて自社パンフレットの展示・配布 (1 部)  
コーヒーブレイクエリアにロゴ掲出

### 8. IIW2022 併設展示会出展ブース

(展示会会期(予定)：7 月 17 日～20 日 ※搬入日: 7 月 16 日、即日撤去)

会 場：グランドニッコー東京 台場

金 額：¥330,000 / 1 小間あたり・税込

募集社数：15 小間まで (先着順)

<1 小間に含まれるもの (予定)>

バックパネル (W1980 x D1980 x H2400 システムパネル) x 1

社名版 (W900 x H200) x 1、インフォメーションカウンター x 1

展示台 (W1800 x D600 x H700 白布付) x 1

スポットライト x 2 灯、椅子 x 2 脚、出展者バッジ x 2 枚

### <お申込方法>

※別紙「申込書」に記載の上、IIW2022 運営事務局まで E-mail 又は FAX にてお申込みください。  
※お申込み時に貴社のロゴデータ（JPEG、ai または eps フォーマット）とリンク先 URL をお送り  
ください。ロゴマークからのリンク先は可能であれば、英語のサイトが望ましいです。

### <問い合わせ先>

日本溶接会議（事務取扱：一般社団法人 日本溶接協会）  
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 4-20 溶接会館  
一般社団法人 日本溶接協会内  
E-mail：[iiw2022@jwes.or.jp](mailto:iiw2022@jwes.or.jp)  
TEL：03-5823-6325

### <申込み先>【広告申込先および原稿送付先】

〒105-8335 東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング  
株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 事業共創部 コンベンション第二事業局  
IIW2022 運営事務局  
TEL：03-5657-0777 FAX：03-3452-8550 E-mail：[iiw2022@jtbcom.co.jp](mailto:iiw2022@jtbcom.co.jp)  
※申込書受領後、2022 年 4 月に運営事務局より請求書を発行いたします。

申込締切日： 2022年3月31日(木) ~~2022年4月28日(木)~~

## IIW2022 スポンサー申込書

IIW2022 運営事務局 行 E-mail: [iiw2022@jtbcom.co.jp](mailto:iiw2022@jtbcom.co.jp) FAX:03-3452-8550  
 本会議の趣旨に賛同し、下記のとおりスポンサーへ申し込みます。

申込日	年	月	日
貴社名 ※プログラム、webに掲載します			
英文社名 ※プログラム、webに掲載します			
◆パッケージスポンサー (✓を付けてください)	<input type="checkbox"/> プラチナスポンサー	展示ブースの利用 <input type="checkbox"/> 有 2小間 <input type="checkbox"/> 無  広告掲載位置希望 <input type="checkbox"/> 表2 <input type="checkbox"/> 表3 <input type="checkbox"/> 表4 <input type="checkbox"/> 後付(カラー) <input type="checkbox"/> 後付(モノクロ) ※申込位置が重複した場合は抽選とさせていただきます。	¥2,200,000(税込)
	<input type="checkbox"/> ゴールドスポンサー	展示ブースの利用 <input type="checkbox"/> 有 1小間 <input type="checkbox"/> 無	¥1,100,000(税込)
	<input type="checkbox"/> シルバースポンサー		¥550,000(税込)
	<input type="checkbox"/> ブロンズスポンサー		¥220,000(税込)
◆アイテムスポンサー (✓を付けてください)	<input type="checkbox"/> 1. ウェルカムレセプション		¥1,100,000(税込)
	<input type="checkbox"/> 2. ガラ・バンケット		¥1,650,000(税込)
	<input type="checkbox"/> 3. インターバルPR映像		¥770,000(税込)
	<input type="checkbox"/> 4. チラシ封入	( )種	1種¥110,000(税込)
	<input type="checkbox"/> 5. Final Programへの広告掲載 (後付1頁/A4カラー)		¥220,000(税込)
	<input type="checkbox"/> 6. Final Programへの広告掲載 (後付1頁/A4モノクロ)		¥165,000(税込)
	<input type="checkbox"/> 7. コーヒーブレイク		¥550,000(税込)
	<input type="checkbox"/> 8. 展示会出展	( )小間	1小間¥330,000(税込)
お申込み合計金額			¥
ロゴマークリンク先URL ※全てのスポンサー企業対象			
会社住所			
部署名			
担当者名	(フリガナ)		
TEL		FAX	
E-mail			
備考			

＜お申込み先＞ IIW2022運営事務局  
 〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビル  
 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 内 (担当：瀧田、堀田)  
 E-mail: [iiw2022@jtbcom.co.jp](mailto:iiw2022@jtbcom.co.jp)  
 ※申込書受領後、2022年4月に運営事務局より請求書を発行いたします。

＜個人情報の取扱いについて＞ この申込書にある個人情報は日本溶接会議およびJTBコミュニケーションデザインが保有し、今後のIIW2022に関する情報の他、各種案内に使用させていただきます。万一不都合がございます場合は、事務局までご連絡ください。ただしサービス提供のため、機密保持契約を締結した業務委託先(事務局協力会社)に預託することがありますので、予めご承知おきください。